



平成 29 年 12 月 1 日

各 位

会 社 名 セイコーホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 中村 吉伸  
(コード番号 8050 東証第 1 部)  
問合せ先 経理部長 坂本 和彦  
(TEL 03-3563-2111)

連結子会社（孫会社）の株式一部譲渡に関するお知らせ  
(開示事項の経過)

当社子会社であるセイコーインスツル株式会社（代表取締役社長：村上 斉、本社：千葉県千葉市美浜区／以下、SII）は、平成 27 年 9 月 8 日に当社より発表いたしました「半導体事業の新会社設立、事業移管及び株式譲渡に関する正式契約締結についてのお知らせ」（以下、当該お知らせ）にてご案内のとおり、株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：柳 正憲、本社：東京都千代田区／以下、DBJ）との間で、SII の半導体事業を両社の共同出資による半導体事業会社のエスアイアイ・セミコンダクタ株式会社（以下、SSJ）へ移管すること、並びに、その後 2 年経過時点以降に SII が保有する SSJ 株式の一部をさらに DBJ に譲渡するオプション等を含む契約を平成 27 年 9 月 8 日付で締結しております。

当該お知らせ発表時点において未確定でありました譲渡価額及び株式譲渡予定日につきまして、本日、SII は DBJ と下記の通り合意し、株式譲渡契約を締結する旨を SII の取締役会で決議いたしましたので、開示事項の経過としてお知らせいたします。また、株式譲渡契約は本日付で締結されております。

記

1. 開示事項の経過

譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 譲渡前の所有株式数	1,110,000 株（議決権所有割合：60.0%）
(2) 譲渡株式数	555,000 株（発行済株式数に対する割合：30.0%）
(3) 譲渡価額	5,527 百万円
(4) 譲渡後の所有株式数	555,000 株（議決権所有割合：30.0%）

日程

株式譲渡日（予定）	平成 30 年 1 月 5 日
-----------	-----------------

※関係国の競争法の手続き等により、株式譲渡日が上記予定日より遅れる可能性があります。

2. 今後の見通し

本株式譲渡に伴い、平成 30 年 3 月期第 4 四半期連結会計期間において特別利益を計上する見通しです。当連結会計年度の連結業績への影響につきましては、平成 29 年 11 月 14 日に公表いたしました平成 30 年 3 月期の連結業績予想に概算で織り込んでおります。特別利益の金額につきましては現在精査中のため、確定次第速やかにお知らせいたします。

(参考)当期連結業績予想(平成29年11月14日公表分)及び前期連結実績 (金額単位:百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
当期連結業績予想 (平成30年3月期)	270,000	9,000	10,000	10,000	242.62円
前期連結実績 (平成29年3月期)	257,115	7,487	6,671	5,392	130.71円

※平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算出しております。

以上